

### 特別企画ゾーン 社数限定

# 表面改質・ドライプロセス

出展募集  
のご案内

多彩な表面技術の中でも重要な、表面改質に関する製品・技術が集結する特別企画ゾーンを実施いたします。貴社の新製品・技術発表の場として是非ご参加ください!!

### 募集対象

DLCコーティング/PVD・CVD/プラズマ処理/ショットピーニング/  
レーザー加工/溶射・熱処理/ブラスト加工処理/試験・測定機 等

#### 出展料金/参加特典

出展スペース1小間 = **9m<sup>2</sup>** (開口3m×奥行3m)

一般(企業) **¥380,000.- (税込¥418,000)**

独法・公的機関/協会・団体 **¥290,000.- (税込¥318,000)**

大学・研究室 **¥190,000.- (税込¥209,000)**

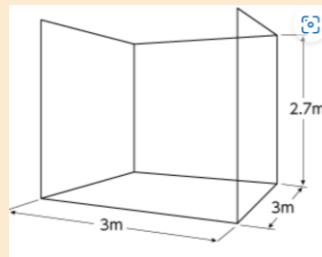
※隣接する小間がある場合は、事務局側で仕切りパネル(高さ2.7m)を設置します。

但し、角小間の場合、通路側のパネルはつきません。

※装飾費用は含まれておりません。バナー・ジブス等にて別途ご用意をお願いいたします。

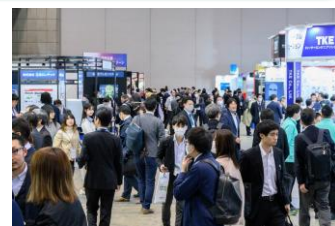
※電気・通信回線等の工事費および使用料は付帯しておりません。

1小間スペース



### 【参加メリット】

- ・主催者メルマガによる出展企業ご紹介(1社1回無料・5行テキスト)
  - ・各ゾーンをテーマにした主催者セミナー実施による集客
  - ・SURTECH関連団体・メディアパートナーとの広報協力体制
- ※参加ご希望の際は、以下出展申込よりお手続きをお願いいたします。



#### 【スケジュール】

2026年  
7月31日(金)  
お申込締切

10月中旬~  
来場登録・出展者  
情報公開

2026年  
12月15日(火)  
設営・搬入

12月16日(水)  
~18日(金)  
展示会会期

#### 申込方法

オンライン申込にて先着順で承ります。 申込はこちら

- 1: 出展規約等のご同意の上、必要情報をご記入ください。
- 2: 出展申込書 冒頭の「出展ゾーン」にて、「表面改質・ドライプロセスゾーン」をご選択ください。
- 3: 「出展製品・技術」に、出展予定の製品等をご記入ください。 ※参加可否の判断材料として確認させていただきます。
- 4: 出展受理の後、専用サイトにて請求書を事務局より発行いたします。

お問合せ: SURTECH実行委員会事務局(株)JTBコミュニケーションデザイン内)  
TEL:03-5657-0850 E-MAIL:surtech@jtbcom.co.jp